



AsRock e chipset Intel H55



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/schede-madri/1725/asrock-e-chipset-intel-h55.htm>)

Le nuove piattaforme socket LGA-1156

L'avvento sul mercato delle soluzioni Intel della famiglia Clarkdale, segna l'inizio dell'era dei prodotti con CPU e GPU integrate su di un singolo package. AsRock propone le sue soluzioni con chipset Intel H55, il quale, grazie alla tecnologia Flexible Display Interface, permette di poter sfruttare la GPU integrata nei futuri Core i5 e Core i3.

ASRock Upcoming Motherboards		
H55M Pro mATX Form Factor  	H55M mATX Form Factor  	H55DE3 ATX Form Factor  
<ul style="list-style-type: none"> - Intel Core i7 / i5 / upcoming socket 1156 processors - ASRock DuraCap (2.5 longer life time) - EuP Ready (Less than 1 watt in off mode) - 4 x DDR3 2600+(OC), 2 PCIE 2.0 x 16 slots - ATI™ CrossFireX™, Quad CrossFireX™ - Multi VGA Output : D-Sub, DVI-D, HDMI (Require a processor with Intel Graphics Technology) - 7.1 CH HD Audio (VIA® VT1718S Audio Codec) - 1 x Power eSATA/USB connector - 2 x IEEE 1394 ports - C.C.O (Combo Cooler Option) - Creative Sound Blaster X-Fi MB Trial 	<ul style="list-style-type: none"> - Intel Core i7 / i5 / upcoming socket 1156 processors - Solid Capacitor for CPU power - EuP Ready (Less than 1 watt in off mode) - 2 x DDR3 2600+(OC), 2 PCIE 2.0 x 16 slots - ATI™ CrossFireX™, Quad CrossFireX™ - Multi VGA Output : D-Sub, DVI-D, HDMI (Require a processor with Intel Graphics Technology) - 7.1 CH HD Audio (VIA® VT1718S Audio Codec) - 2 x Power eSATA/USB connectors - C.C.O (Combo Cooler Option) - Creative Sound Blaster X-Fi MB Trial 	<ul style="list-style-type: none"> - Intel Core i7 / i5 / upcoming socket 1156 processors - Solid Capacitor for CPU power - EuP Ready (Less than 1 watt in off mode) - 4 x DDR3 2600+(OC), 2 PCIE 2.0 x 16 slots - ATI™ CrossFireX™, Quad CrossFireX™ - Multi VGA Output : D-Sub, DVI-D, HDMI (Require a processor with Intel Graphics Technology) - 7.1 CH HD Audio (VIA® VT1718S Audio Codec) - 2 x Power eSATA/USB connectors - Creative Sound Blaster X-Fi MB Trial
↔		
Intel AsRock H55 lineup		

Si trattano di soluzioni molto simili tra di loro, due su formato mATX ed una ATX. Queste schede madri saranno disponibili nel Gennaio 2010.